**技术规格响应表**

项目名称：三维非接触式表面形貌仪

项目编号：HXGJXM2024-ZC-GK1066

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目 | 招标规格 ☆1 | 投标规格 ☆2 | 偏离说明 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

投标人名称： （加盖单位公章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**注: 1、 ☆1指招标文件中的技术规格(参数),供应商应按照招标文件中第三章3.3技术要求中的内容逐项响应。**

1. ☆2 指供应商拟提供的投标产品的功能及技术规格(参数),供应商应逐条如实填写并提供相应的支持文件。

偏离说明填写：优于、满足或低于。